

Karta techniczna
Numer artykułu:
W120210



Głęboko penetrujący podkład specjalny WFP Spezial Tiefengrund



Utrwalacz, środek wiążący sól,
środek dezaktywujący sole szkodliwe dla budynków

Opis produktu	Głęboko penetrujący podkład specjalny WFP Spezial Tiefengrund jest bezrozpuszczalnikowym płynem na bazie specjalnych krzemianów i polimerów. Cechuje się bardzo niską lepkością i wnika głęboko w podłoże. WFP Spezial Tiefengrund skutkuje zmniejszeniem się powierzchni kapilarnych i powoduje wzmocnienie elementów poddanych aplikacji.	
Zakres stosowania	WFP Spezial Tiefengrund służy do wzmocnienia osypiwych podłoży lub powierzchni. Wiąże szkodliwe dla budynku sole na murze lub betonie. Przed nałożeniem np. zapraw uszczelniających i tynków renowacyjnych, WFP Spezial Tiefengrund zapobiega przenikaniu soli do jeszcze nie związanych zapraw lub tynków renowacyjnych.	
Charakterystyka	<ul style="list-style-type: none">- Wzmacnia elementy budynku- Cechuje się niską lepkością- Zwęża kanaliki kapilarne- Dezaktywuje szkodliwe dla budynku sole- Do stosowania na podłożach uszkodzonych przez sól- Uniwersalny podkład penetrujący- Nie zawiera rozpuszczalników- „Made in Germany“	
Dane techniczne	Baza:	specjalne krzemiany/polimery
	Kolor:	mleczny
	Konsystencja:	ciecz
	Gęstość:	ok. 1,0 g/ml
	Temperatura aplikacji:	+ 5°C do + 35°C
	Lepkość:	< 30 mPa.s
	Wartość pH:	ok. 11
	Zużycie:	ok. 0.3- 0.5 kg/m ² w zależności od chłonności podłoża
Opakowanie	kanister z tworzywa sztucznego 10 kg 60 opakowań na palecie	
Okres przydatności do użycia	12 miesięcy (w oryginalnym opakowaniu w miejscu suchym, chłodnym i nienarażonym na ujemne temperatury)	

WFP GmbH
Drescherstraße 49
D-71277 Rutesheim
NIEMCY

Tel.: +49 (0) 7152-30 03 30
Faks: +49 (0)7152-30 03 55
info@wfp-waterproofing.de
www.wfp-waterproofing.de

Głęboko penetrujący podkład
specjalny WFP Spezial
Tiefengrund
Strona 1

Aplikacja

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być mineralne, chłonne, nośne, stabilne i czyste. Przed aplikacją należy usunąć odpajające się elementy, substancje antyadhezyjne, oleje szalunkowe, smary i inne warstwy zmniejszające przyczepność. Miejsca uszkodzeń, pęknięcia i dziury należy w pierwszej kolejności naprawić. Luźne spoiny należy usunąć na głębokość ok. 2 cm. Podłoże może być zarówno wilgotne jak i suche.

Materiał

WFP Spezial Tiefengrund nanosi się lub rozpyla na powierzchnię obrabianą za pomocą pędzla, szczotki lub agregatu natryskowego. Po upływie czasu odparowania/suszenia wynoszącego co najmniej 30 minut, w zależności od temperatury i wilgotności, nakładane są kolejne elementy systemu: zaprawa krystalizująca WFP Kristallschlämme, odporna na działanie siarczanów zaprawa uszczelniająca WFP Dichtungsschlämme -sulfatbeständig- lub biały tynk renowacyjny WFP Sanierputz weiß.

Zalecane narzędzia i pomoce

Pędzel, szczotka, agregat natryskowy rękawice, okulary ochronne

Uwagi

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy technologicznej. Nie dają one gwarancji pełnego wyczerpania tematu. Profesjonalna i tym samym pomyślnie przeprowadzona obróbka produktów nie podlega naszej kontroli. Gwarancja może być zatem udzielana tylko na jakość produktów, ale już nie na proces ich obróbki. Użytkownik jest odpowiedzialny za ocenę przydatności naszych produktów do jego celu. Zaleca się przeprowadzenie wcześniejszych testów.